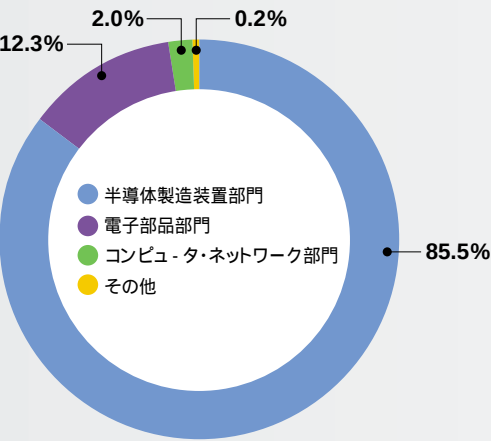


部門別売上構成比（2001年3月期）



半導体製造装置

当部門では、自社開発の最先端の半導体製造装置を幅広くとり揃えるとともに、他社の優れた製品も提供しています。

自社開発製品

- 酸化 / 拡散・LP-CVD装置
- 枚葉CVD装置
- PVD装置
- コータ / デベロッパ
- SODコータ
- エッチング装置
- キャリアレス洗浄装置
- スクラパー
- 全自動ウェーハブローバ
- ウェーハレベル・バーンイン&テスト装置



コータ / デベロッパ
CLEAN TRACK ACT®12



酸化 / 拡散・LP-CVD装置
ALPHA(α)-303i



全自動ウェーハブローバ
P-12XL



枚葉CVD装置
Trias™



エッチング装置
Tellus™



キャリアレス洗浄装置
UW300Z



ウェーハレベル・バーンイン&テスト装置
WX-8

輸入販売製品

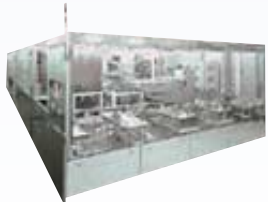
- FEI Company
- FIB systems
- Rudolph Technologies, Inc.
- Film metrology tools
- ISOA, Inc.
- Macro Inspection System
- Yield Dynamics, Inc.
- Yield Management Software
- NuTool Inc.
- Cu ECD System
(Electro Chemical Mechanical Deposition)

LCD製造装置

半導体製造装置事業で蓄積された技術は、LCD製造装置の開発・製造に生かされ、強力な製品ラインアップを作り上げています。

自社開発製品

- LCDコータ / デベロッパ
- LCDプラズマエッチング / アッシング装置



LCDコータ / デベロッパ
CS800



LCDプラズマエッチング / アッシング装置
HT-800

コンピュ・タ・ネットワーク

当部門では、SAN製品やインタ・ネット関連製品などブロードバンド時代に対応する製品をとり揃え、お客さまの個々のニーズに応じた最適のシステムソリューションを提供しています。

- コンピュータ・システム
- ネットワーキング製品
- SAN 関連製品
- データマネジメントソフトウェア
- エアロスペース製品



Brocade Communications
Systems, Inc.
Fibre Channel Integrated
Fabric Switch



Extreme Networks, Inc.
Gigabit ETHERNET Switch

- Advanced Digital Information Corp.
- BAE SYSTEMS
- BF Goodrich Aerospace
- Brocade Communications Systems, Inc.
- Ciprico, Inc.
- Conax Florida Corp.
- Cycomm International, Inc.
- Emulex Corporation
- Extreme Networks, Inc.
- F5 Networks, Inc.
- Gadzoox Networks, Inc.
- Genroco, Inc.
- H. Koch & Sons Co.
- Hewlett-Packard Co.
- (株)日立製作所
- ITT Aerospace Controls Corp.
- L-3 Communications Corp.
- LuxN, Inc.
- Marconi Communications, Inc.
- nCipher Corporation plc.
- NetScaler, Inc.
- Silicon Graphics, Inc.
- ソニー(株)
- TimesTen Performance Software, Inc.
- Tivoli Systems, Inc.
- VERITAS Software Corp.

注：1. 2000年4月1日より、コンピュータ・システム部門はコンピュータ・ネットワ・ク部門に名称を変更しました。
2. 本アニュアルレポートに記載された会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

電子部品

当部門では、世界のトップクラスの選りすぐりの電子部品を幅広くとり揃えています。さらに、柔軟な技術サポートにより、個々のユーザーニーズに対応した総合的なソリューションを提供しています。

- 半導体デバイス
- ボード
- コンポーネント
- ソフトウェア



半導体デバイス



ボード

- Advanced Micro Devices, Inc
- Agilent Technologies, Inc.
- Conexant Systems, Inc.
- コーセル(株)
- Dallas Semiconductor Corp.
- Dialogic Corp. (an Intel Company)
- (株)デジタル
- Eicon Technology Corp. (Trisignal Div.)
- 富士フィルムマイクロデバイス(株)
- 富士通(株)
- 富士通カンタムデバイス(株)
- 富士通メディアデバイス(株)
- Integrated Device Technology, Inc.
- Intersil Corp.
- Intoto Inc.
- Legerity, Inc.
- Linear Technology Corp.
- Litton Winchester/Retconn
- Metrowerks, Inc.
- Microsoft Corp.
- Mindspeed Technologies
- Motion Engineering, Inc.
- Motorola, Inc.
- ON Semiconductor
- Phoenix Technologies Ltd.
- Pixelworks, Inc.
- Portwell, Inc.
- Ramtron International Corp.
- Robinson Nugent, Inc.
- 新光電気工業(株)
- Siber Core Technologies Inc.
- 東京エレクトロンデバイス(株)
- Trillium Digital Systems, Inc.
- Tundra Semiconductor Corp.
- Valence Semiconductor, Inc.
- VenturCom, Inc.
- WESTTEK, L. L. C.
- Woodhead Industries, Inc. (SST Div.)
- Xicor, Inc.
- Xilinx, Inc.
- Zarlink Semiconductor Inc.